

TAZMO®
CORPORATE GUIDE

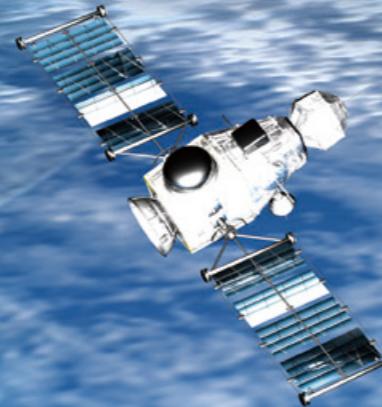


Technology for People's Future

世界を知る、眞のグローバル企業へ。

The Road to an Internationally-Savvy,
Truly Global Corporation

Policy



私たちは「人のためのテクノロジー」を基本に、常に求められる最先端に挑戦を続けています。ファインメカトロニクスと精密加工分野の発展に貢献する独自の技術は、国内外で高い評価を得ており、ユーザー企業の良きパートナーとして高品質な製品の提供を通じ生産機能や体制の充実をサポートしております。現在、タツモの製品は世界各地に展開していますが、とくにアジア地域においては、顧客との連携をより密にするため、中国やベトナム、台湾に生産・販売の拠点を設けてメンテナンスも含めたスピーディな対応を行っています。半導体や液晶関連の製造分野におけるタツモの技術・開発力は世界トップレベルにあり、今後は世界各地のユーザー企業のニーズに応えるタツモとして、さらなるグローバル化を推進していくことになります。

TAZMO is continuing to take on the challenges of creating leading technology based on the company's vision of "Technology for people." Our unique technology is contributing to the expansion of the mechatronics and precision machining fields and is receiving high acclaim at home and abroad. As a good partner to corporate customers, we support the enhancement of production systems and functions through high quality products. Presently, TAZMO provides products to businesses around the world. In Asia, we have established production and sales bases in China, Vietnam and Taiwan to collaborate with customers more closely and provide speedy responses to customers' demands, including maintenance. TAZMO technology and development capabilities in the semiconductor and LCD-related manufacturing fields are among the best worldwide, and going forward we will expand in other areas of the world to respond to the needs of customers around the world.

代表取締役社長
President and Representative Director
佐藤 泰之
Yasuyuki Sato



求められる最先端を
「人」の視点から創造する。

Creating Desired Leading Technology
From a Human Perspective

人としての優しさと卓越した創造力を基本に、
あくなき「挑戦」によって、豊かな未来社会の創造に貢献する—
これがタツモの経営理念です。

開発型企業として、タツモは常に「人に役立つ最先端を
追求しています。

With human kindness and outstanding creativity, and
through an inexhaustible spirit, to contribute to the creation
of an abundant future society—That is TAZMO's management
philosophy.

As a development corporation, TAZMO is constantly pursuing
the leading technology for the good of people.

Spirit

あらゆる可能性を追い求め、決してあきらめることなくやり通す「不断の挑戦」
が、タツモの魂として企業の成長を支えています。

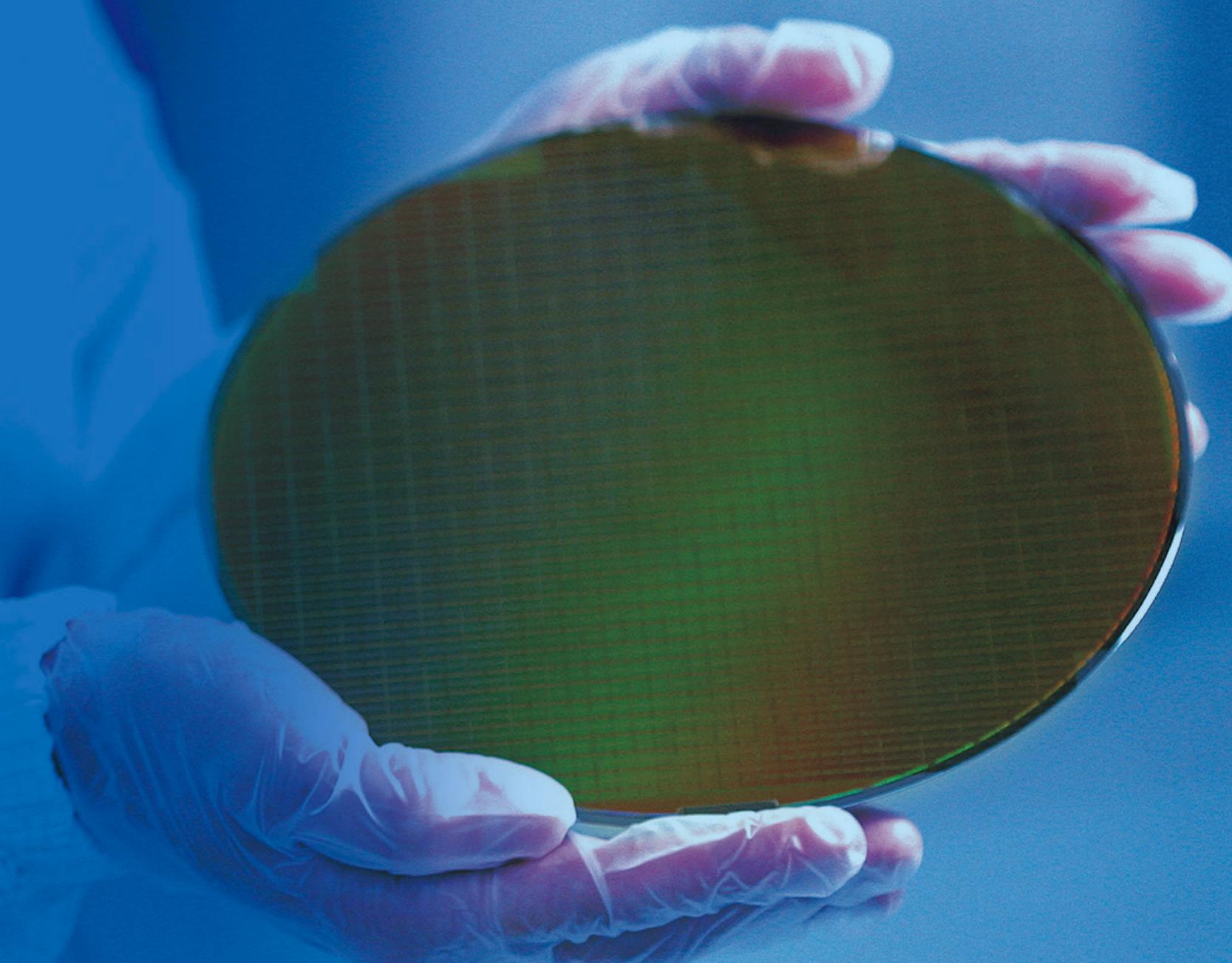
The unwavering spirit that compels us to pursue every possibility and
push through any circumstance without giving up is the spirit of TAZMO
that supports our growth as a corporation.

技術革新により、永続的に新製品を開発する「創造への挑戦」が、絶えず進化を
続ける企業として、タツモの強みを構築しています。

The creative spirit that is always developing new products through
technical innovation and lays the foundation for TAZMO's strength as a
corporation that will continue to constantly evolve.

社会の繁栄、文化の向上に貢献する「人のためのテクノロジーへの挑戦」が、タ
ツモの企業としての社会的責任であると考えています。

We consider the spirit of technology for people that contributes to
the prosperity of society and the enrichment of culture to be the
embodiment of TAZMO's social responsibility as a corporation.



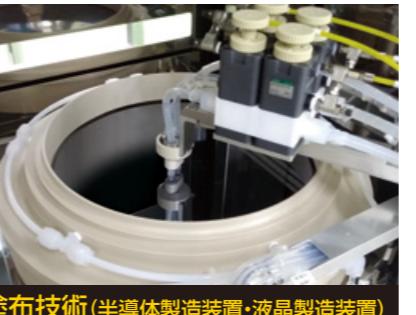
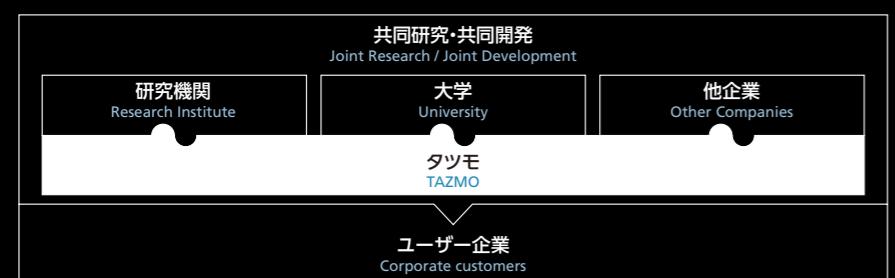
Technologies

世界を見据え、多様化・進化するニーズに応えるタツモ。

当社は柱となる技術に加え周辺技術についても積極的に研究・開発を推進しております。部門ごとで専門分野の研究を深化させる一方で、必要に応じて即座に相互連携がとれるフレキシブルな体制により、新技術の開発をよりスピーディにしています。また、最近では人材の交流、研究機関や大学、他の企業との共同研究・共同開発を活発化させ、柔軟で多角的な視点による研究を推し進め、多様化し進化していく世界のニーズに応えています。

TAZMO—Responding to diversifying and evolving needs on a global level

In addition to our core technologies, TAZMO also actively promotes research and development of peripheral technologies. On one hand, we are deepening research into specialized fields of current technology, and on the other, we are speeding up the development of new technologies through a flexible structure which allows for immediate and mutual collaboration when needed. Recently, we have increased our participation in human resources exchange and joint research and development with research institutes, universities, and other companies, advancing research from a flexible, multilateral perspective, and responding to evolving needs around the world.



塗布技術(半導体製造装置・液晶製造装置)

世界トップレベルの技術で最適な成膜プロセスを実現。

半導体やFPD(フラットパネルディスプレイ)の微細なパターン形成を行う上で、基材に薬液を塗布するプロセスは、製品品質を左右する非常に重要な工程です。タツモが開発設計する塗布プロセス用装置は、膜厚の均一性の高さはもちろん、ムラや異物混入が極めて少ない塗布性能を実現しています。それと同時に、精密加工技術と高精度な制御技術を基礎に、量産現場での使いやすさや、歩留まり・稼働率の向上など、生産性への貢献も絶えず追求しています。これらを可能にしているのは、30年にも及ぶ経験によって培われてきた独自のノウハウと技術の蓄積であり、そのレベルの高さは、半導体関連の塗布装置における1,000台を超える出荷台数と、FPD関連のCF(カラーフィルター)製造装置における世界シェア70%以上という実績として評価されています。いまやユーザーが求めるのは多様化と高性能化であり、タツモはいち早くそのニーズに応えるために、様々な薬液に対応する塗布プロセス装置や、塗布技術を応用し前後のプロセスと一体化した装置を開発してきました。リーディングカンパニーとして常に新しいレベルへと技術を進化させる——それがタツモの使命なのです。

Coating technology (Semiconductor manufacturing equipment / LCD manufacturing equipment)

Achieving optimum film coating processes using world-class technology

In forming the fine patterns of a semiconductor or a FPD (Flat Panel Display), the process of coating substrates with chemical solutions is an extremely important operation that largely determines product quality.

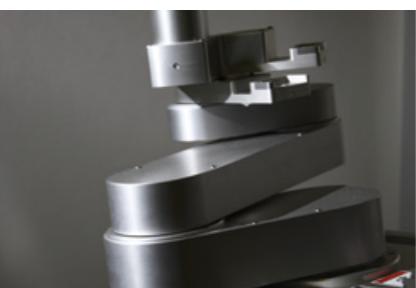
The coating process equipment developed and designed by TAZMO achieves not only high uniformity of film thickness, but also has capability to coat with an extremely high degree of uniformity. At the same time, through our foundation of precision fabrication technology and high-accuracy control technology, we constantly pursue contributions to productivity, such as ease of use in mass production and improvements to yield and operation rates.

This is made possible by the accumulation of our unique know-how and technology, gained through 30 years of experience. Our record, shipment volume of more than 1,000 units of semiconductor-related coating equipment and a 70% or more global share of FPD-related color filter manufacturing equipment, proves the height of our ability.

TAZMO quickly developed coating process equipment capable of supporting the use of various chemical solutions in response to increasingly diverse and sophisticated user requirements. We have also developed equipment that integrates into pre- and post-processes for applying coating technology. Constantly evolving technology to the next level—that is TAZMO's mission as a leading company.

搬送システム技術

高精度なロボット技術を活かし様々な搬送ニーズに対応。



スピードに、正確に、そして低ダメージで製品を搬送。タツモはプロセス機器を開発する一方で、作業ラインを点から線へと効率化する搬送システムの開発にも携わり、プロセス機器に搬送システムの組み込みを実現させてきました。搬送ロボットにおける高スループットはもとより、搬送製品に応じて把持や接触・非接触の吸着といった各種ハンドリングへの対応を容易にし、技術に基づく高い信頼性と長期安定稼働によりユーザーから高い評価をいただいている。また、難しいとされている薄く反りのあるシリコンウェーハの自動搬送も、タツモの技術力で可能にしています。

Transfer system technology

Responding to a variety of transfer needs utilizing high-accuracy robotic technology

Transferring substrates with speed, accurately, and with minimal impact to product or production is our goal.

While TAZMO develops process equipment, we are also actively engaged in the development of transfer equipment for streamlining assembly lines from stations to conveyance, and integration of transfer systems into our process equipment.

In addition to high throughput, our transfer robots easily allow various types of handling—gripping and contact/contactless handling—depending on the items to be transferred. Users give our robots high marks for their high, technology-based reliability and stable, long-term operation.

TAZMO also has the technological expertise needed to automatically transport silicon wafers, which can be problematic as the wafers are thin and susceptible to warping.

精密金型技術

微細化が進む金型・樹脂成形分野に応える超精密技術。



部品製造に欠かせない金型技術は創業時からのコア技術です。培われ蓄積されたノウハウと技術は、微細化が進むコネクタにおけるサブミクロン単位(狭ピッチ)の精密金型製造というカタチで現代に息づいており、設計から加工(切削・研削・放電)、量産まで、一貫した生産体制で、ユーザー企業の様々なニーズに応えています。中でも金型の量産化は、品質の均一化、連続生産への耐久性、メンテナンス性が求められるために高い技術が必要とされ、タツモはその点において優位性を誇っています。

Precision molding die technology

Ultra-precise technology: the answer to the advancing miniaturization of the molding die and plastic molding fields

The molding die technology essential to parts manufacturing and assembly has been one of TAZMO's core technologies since the founding of our company.

The know-how and technology that we have fostered and accumulated are alive today in the form of precision molding die technology at the submicron level (narrow pitch) in response to the advancing miniaturization of connectors. From design, to fabrication (cutting, grinding, electrical discharge), to mass production, we respond to the various needs of corporate customers through an integrated production system.

In particular, the shift to mass production of molding dies requires advanced technology to meet the demands of equalization in quality, durability for continuous production, and ease of maintenance. TAZMO is proud of our competitive edge in this area.



Team

ニーズ分析から設計・製造システム開発までの 一貫体制。

当社はユーザー企業のニーズの先取りをはじめ、様々な要望に応えるため、マーケティング、設計、製造、技術・製品開発といった各専門部門を設けています。各部門は常に連携が図られ、一貫した体制のもと、ニーズにジャストフィットした製造システムを提供しています。

An integrated system from needs analysis to design and manufacturing system development

In order to handle the various demands of corporate customers, starting with a preemptive consideration of their needs, TAZMO has established a variety of specialized divisions including marketing, design, manufacturing, and technology and product development. Each division is designed to work in collaboration with the others in an integrated system to provide the perfect manufacturing system to fit our customers' needs.



マーケティング

お客様の生の声を聞くことが
開発の原点です。
90%の「マーケットニーズ」に
10%の「ひらめき」を付加。

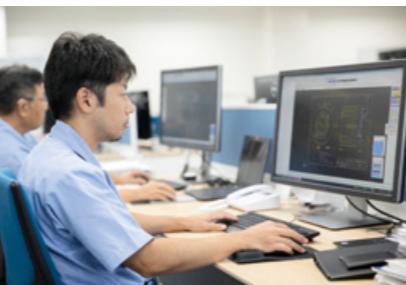
お客様にとって価値のある製品を開発するにあたっては、まずはお客様の声を聞くことであると、私たちは考えています。国内外を問わず積極的にお客様を訪問し、タツモに求められているものとは何か、お客様が必要とされている製品は何か、といったニーズをリサーチし、それをもとに開発のヒントとします。まったく新しいものを創り出すには、ひらめきや直感が大切だといわれますが、私たちはお客様の声が90%、それを実現するためのひらめきが10%だと捉えて、研究室に閉じこもりよりも、外に出てお客様の元へ出向くことを優先しています。



開発

開発は「常識の否定」からスタート
しなければ、優位性に富むホントの
新製品を誕生させることはできません。

私たちは徹底して自らに「常識とは何か」を問いかけます。それをすることで初めて自らの殻を破り、創造性豊かな新製品が生まれるのです。いわば「常識を超えたところにこそ創造がある」。まさに「挑戦」です。そのようにして誕生した新製品は、必ず市場優位性を誇ることができ、タツモらしさを発揮できると考えています。



設計

ほんの些細なお客様からのご要望も
大切にし、様々なニーズを一つのカタチに
集約していく力がタツモの伝統です。

当社は全社員の約30%が設計スタッフです。その一人ひとりが、お客様の直接的なニーズはもちろんのこと、些細なご要望にも応えるべく、すべてのノウハウや技術を、3次元CADをはじめとする最新鋭の設計システムに結集させています。それがタツモの設計スタッフとしての誇りであり伝統だと考えています。当然そこには、高性能・高生産・高効率といった高いコストパフォーマンスへのこだわりがあり、絶えず先進性を追求していく姿勢を堅持しています。



製造

目まぐるしく変化していくニーズに
即応するため、必要なら自社で精密加工も
できる製造技術の高さが自慢です。

ニーズの変化スピードがとてもなく速い今日において、常に最先端・最高レベルのモノづくりを求めていくことは至難の業です。たとえば製品性能を左右するキーコンポーネントを、これまで以上に精密加工するには特別な技術や設備が必要であり、対応できる外注企業がない場合もあります。タツモは、精密加工や金型技術で培われた技術をベースに、必要であれば自社で新技術の開発を行い対応していくことが可能です。高精度・高品質なタツモが有する製造技術の高さは私たちの自慢でもあります。

Marketing

Listening to the opinions of our customers
is the springboard for development:
adding the 10% "inspiration" to our
customers' 90% "market needs"

We believe that developing products that have value to our customers starts with listening to what our customers' needs are. Whether within Japan or abroad, TAZMO takes a proactive stance by visiting customers directly and talking to them about what they are requesting and what kind of product they require. We use this research into our customers' needs as a roadmap to our development. It is said that inspiration and intuition are important in creating an entirely new product, but as we see it, listening to the needs of our customers gets us 90% of the way there, and then it's only the 10% inspiration required to realize their goals. So rather than shutting ourselves away in the laboratory, we prioritize getting out and meeting with our customers where they are.

Development

Unless development starts by discarding conventional wisdom, it is impossible to give birth to a truly new product with a competitive edge

We make a point to ask ourselves, "What is the conventional wisdom?" By doing so, we are able to tear up those ideas, and from that develop new products with creativity. It might be said that true creativity exists beyond convention, and that is where the real challenge lies. It is new products born of such a process that we believe definitely boast a competitive edge in the market and exhibit the recognizable equalities of TAZMO.

Design

Honoring even the smallest requests of
our customers, and the ability to
consolidate various needs into a single
form, that's the TAZMO tradition

Approximately 30% of TAZMO's employees are design staff. In order to fulfill not just our customers' direct needs, but even their smallest requests, every one of our designers combines all our know-how and technology with state-of-the-art 3D CAD design systems. We consider this the pride and tradition of the TAZMO design staff. Of course, we are very particular about high performance, high productivity, and high efficiency in this area, while holding resolute to our stance of pursuing constant advancement.

Manufacturing

We take pride in the level of our
manufacturing technology, which enables
us to perform precision fabrication
in-house as needed to promptly respond
to rapidly changing needs

It is no easy task to constantly demand the leading and highest level of manufacturing in today's world where needs are changing at breakneck speeds. For example, fabricating a key component that determines the degree of a product's function with any greater precision would require special technology or facilities, and there may be no outside contractor able to handle it. With our base in technology cultivated through precision fabrication and molding die technology, TAZMO is able to respond by developing new technology in-house when needed. We take pride in the level of high accuracy and high quality manufacturing technology held by TAZMO.

Products

世界のフィールドで活躍するタツモ・プロダクツ。

ユーザー企業にジャストフィットするオンデマンドな製品から汎用性に富む量産タイプの製品まで、最先端と高技術へのこだわりの結晶として、タツモの製品は世界各地で活躍しています。オリジナリティあふれる技術から生まれた製品は、次の時代の扉を開けるパフォーマンスを発揮します。

TAZMO products—active in the field worldwide

TAZMO's products are showing success in various regions around the world as the result of our strong preference for the leading and most advanced technology, from on demand products fitted perfectly for corporate customers, to mass production type products rich in versatility. These products, born from technology overflowing with originality, exhibit performance that is opening the door to a new era.



支持体仮接合・剥離装置

スマートフォンに代表されるモバイル機器等に搭載される半導体デバイスや、電気自動車や各種省電力機器に使われるパワーデバイスでは、ウェーハを数十ミクロンの極限まで薄くすることが求められます。本製品は、薄くなったウェーハを平坦に保持し各種処理を実現するために、デバイスウェーハにガラスなどの支持体を貼り合わせるシステムです。ボンド(貼る)、デボンド(剥す)、クリーニング(洗う)、コート(塗る)の機能を組み合わせて装置を構成しています。半導体デバイスや各種電子部品の小型化、高速化、省電力化を可能にする装置です。

System for the temporary bonding and debonding of supporting layers

The semiconductor devices present in smartphones and other mobile devices, as well as the power devices used in electric cars and various types of power-saving equipment, require extremely thin wafers measuring only several dozen microns in thickness.

This system bonds glass or another supporting layer to thin device wafers in order to keep the thinly made wafers flat and perform various processes. The system comprises functions with bonding, debonding, cleaning and coating.

This system contributes to the miniaturization of semiconductor devices and various electronic components, as well as enabling higher speeds and power savings.

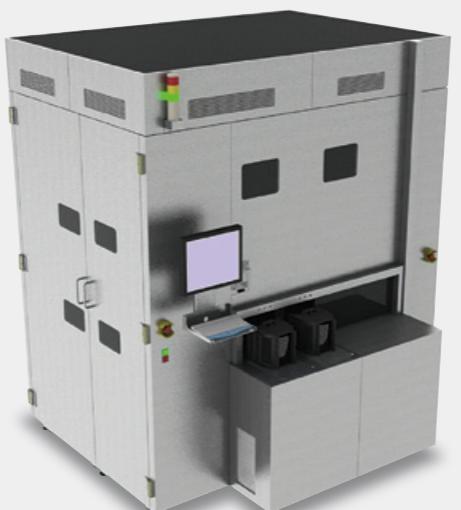


高粘度材料塗布・現像装置

感光材(レジスト)や各種薬液を塗布し、積み重ねてきた技術と経験をもとに、均一性を出すことが難しい高粘度材料を塗布・現像する装置です。軽量化や薄化が求められるモバイル機器用の半導体デバイス生産ラインを中心に用途が広がっています。高い膜厚均一性とメンテナンス性を可能にし、高い評価を得ています。

Coater/developer for high-viscosity materials

This equipment coats with photosensitive materials (resists) and various chemical solutions, and using our accumulated technologies and experience, it even coats/develops with highly viscous materials, which are difficult materials to achieve coating uniformity. This equipment is finding increasing application, particularly on production lines manufacturing semiconductor devices for mobile equipment, where demand dictates lighter weight and more thinness. This equipment is highly regarded for its ability to achieve highly uniform film thicknesses and ease of maintenance.



リフトオフ装置

スマートフォンで多用される通信デバイスなどの製造工程において、厚膜剥離などの用途におけるプロセス性能向上のニーズが高まっています。本製品は、従来採用されてきたバッチ式ウェット処理による生産性を維持しつつ枚葉式プロセスの高性能を実現します。高温浸漬槽にて剥離対象膜を膨潤させ、枚葉スピinnチャンバーでの高圧・高温スプレーにより完全に除去する装置です。

Lift Off System

Among the production processes for communication and other devices frequently used for smartphones, demand is growing for enhanced process capabilities in thick film removal and other applications.

This product realizes excellent performance of single wafer process, while keeping the conventionally adopted batch type wet process system's productivity.

The film to be stripped swells in the high temperature immersion bath and gets completely removed by a high-pressure, high-temperature spray in the single wafer spin chamber.



FPD製造装置

テレビ・パソコン・携帯電話等、様々な領域で使用される液晶ディスプレイをはじめ、各種フラットパネルの製造装置の開発・製造をしており、なかでも液晶カラーフィルター用スリットコーター(塗布装置)は世界でも高いシェアを誇っています。ナノレベルの薄膜塗布を可能とすることにより、リーディングカンパニーとしてのポジショニングの確立を目指しております。

FPD manufacturing equipment

TAZMO is engaged in the development and manufacture of manufacturing equipment for various types of flat panels, including the LCD displays used in various fields such as TVs, PCs, and mobile phones. Our slit coater for LCD color filter resist boasts a large market share around the world. We aim to fully establish our position as a leading company in this area by making thin film coating possible down to the nano level.



クリーン搬送システム

生産ラインでは、各工程へ製品を搬送していく作業はとても重要です。正確でスピーディなのはもちろんのこと、省スペース化にも対応した各種搬送システムを開発しております。なかでもウェーハ搬送ロボットは、高スループット、高精度なハンドリングに加え、稼働の安定性と長期メンテナンスフリーが高い評価を得てあり、ユーザーの要望に応える応用機能も付加しています。

Clean transfer system

On an assembly line, the transfer of products between the various processes is an essential task. TAZMO develops various transfer systems that are not only accurate and speedy, but also address the need to conserve space. Of these systems, in addition to their high throughput and highly accurate handling our wafer transfer robots have earned a strong reputation for their operational stability and maintenance-free performance over long periods, and we added application functions in response to user requirements.



精密金型・樹脂成形品

長年にわたって蓄積されたノウハウに裏打ちされたタツモの精密金型製作・精密部品加工・精密成形の技術は、様々なニーズに応え、高い評価を得ております。成形品における主力製品の一つであるキャリアテープ・コネクタは、金型設計から製品の生産まで一貫した体制により、低コスト・短納期を実現しています。

Precision molding dies and plastic moldings

Backed up by TAZMO's know-how accumulated over the years, our precision molding die production, precision parts fabrication, and precision molding technology we are responding to a variety of needs and are held in high esteem. Our carrier tape connector, one of the core products in the molding products line, achieves low cost and short lead times through an integrated system from die design to product manufacture.

【環境・品質方針】

顧客の信頼と満足を得る品質の製品を提供すると共に、環境保全の向上と企業活動の調和を推進し、つねに挑戦する精神をもち、継続して改善に取り組む。

【環境・品質方針を実現するための重点事項】

- ①「省資源・省エネルギー活動」、「本来業務に関わる環境活動」、及び「生物多様性の維持のためのグリーン調達」を継続推進し、環境の保護に取り組む。
- ②顧客満足を第一に考え、質の高い製品・サービスを提供する。
- ③環境及び品質に関連する法規制等を確實に順守する。
- ④顧客、関係会社・業界のみならず、地域社会の幅広い層と連携し、環境保全に努める。
- ⑤汚染予防、資源の有効活用などに努め、なお一層の高品質、環境パフォーマンスの向上を求め続ける。

環境・品質方針は、当社内の構成員に周知すると共に一般の人にも公開する。

ISO14001/ISO9001関係子会社:
・プレテック株式会社
・株式会社ワールドテクノロジー

*東京営業所は除く



JQA-EM4330



JQA-2935

Environmental / Quality Policy

We offer products with high quality in order to obtain the client's trust and satisfaction, and improve environmental management and promote our corporate activity, and constantly work towards continuous improvement with spirit of challenge.

Key issues in the fulfillment of the Environmental/Quality Policy.

1. We shall constantly promote [Activities to conserve resources and energy], [Promotion of environmental activities involving our essential business] and [Green procurement activities for biodiversity conservation], and protect the environment.
2. We shall commit client's satisfaction and provide high quality products and services.
3. We shall comply with environment and quality-related laws.
4. We shall cooperate with wide diversity of people in the local communities not limited to clients, affiliates or other companies in the same business, for maintaining the environmental management.
5. We shall prevent pollution and use the resource effectively, and provide high quality products and pursue improvement of environmental performance.

In addition to making this environmental/quality policy known to all members of TAZMO, we shall make it open to the public.

Subsidiary Companies related to ISO14001/ISO9001: PRETEC Co.,Ltd.

Quark Technology Co.,Ltd.

*Excluding Tokyo Office

Office & Plant

技術で拡がるタツモのグローバルネットワーク。



本社
〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀5311
TEL:(086)239-5000
FAX:(086)239-5100

Head Office
5311 Haga Kita-ku, Okayama-shi,
Okayama 701-1221, JAPAN
TEL:+81-86-239-5000
FAX:+81-86-239-5100



プレテック株式会社
[射出成形、エンボス成形、電子機器組立]
〒715-0004
岡山県井原市木之子町2750
TEL:(086)62-0770
FAX:(086)62-8998

PRETEC Co.,Ltd.
(Manufacturing molded plastic
products)
2750 Kinoko-cho, Ibara-shi, Okayama
715-0004, JAPAN
TEL:+81-866-62-0770
FAX:+81-866-62-8998



TAZMO VIETNAM CO.,LTD.
[ベトナム:半導体関連機器の設計・製造及び販売]
Block H.09, Road No.1, Long Hau IPZ,
Long Hau Commune, Can Giuoc
district, Long An Province, Vietnam
TEL:84-8-38734192
FAX:84-8-38734202

TAZMO Vietnam Co.,Ltd.
(Vietnam:Design, manufacture,
and sales of machine and robot for
Semiconductor equipment)
Block H.09, Road No.1, Long Hau IPZ,
Long Hau Commune, Can Giuoc district,
Long An Province, Vietnam
TEL:+84-8-38734192
FAX:+84-8-38734202

TAZMO Apprecia Formosa Inc.
8F-1, No.100, Sec.1, Jiafeng 11th Rd.,
Zhubei City, Hsinchu County 302,
Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-3-550-0141
FAX:+886-3-550-0142

TAZMO Apprecia
Electronics (Shanghai) Inc.
1603 Room, Tongda Venture Building
No.1, Lane 600, TianShan Road,
Shanghai City, China
TEL:+86-21-60950636



第1工場
〒715-0004 岡山県井原市木之子町
2751-1
TEL:(086)62-0923
FAX:(086)62-0948

Plant NO.1
6186 Kinoko-cho, Ibara-shi, Okayama
715-0004, JAPAN
TEL:+81-866-62-0923
FAX:+81-866-62-0948



TAZMO INC.
[アメリカ:営業拠点]
42840 Christy St. Suite 103 Fremont
CA 94538
TEL:1-510-4384890
FAX:1-510-2264871

TAZMO INC.
(U.S.A.: Sales office)
42840 Christy St. Suite 103 Fremont CA
94538
TEL:+1-510-4384890
FAX:+1-510-2264871



Quark Technology Co.,Ltd.
(UV Irradiation system)
167 Kinoko-cho, Ibara-shi, Okayama
715-0004, JAPAN
TEL:+81-866-62-1367
FAX:+81-866-62-1380

Facility(HK)Co.,Ltd.
Flat/RM 11, BLK A 18/F, NewTrade Plaza,
No.6, On Ping Street Shatin, NT,
Hongkong
TEL:+852-26327738
FAX:+852-26327383



第3工場
〒715-0004 岡山県井原市木之子町
2751-1
TEL:(086)63-0760
FAX:(086)62-9601

Plant NO.3
2751-1 Kinoko-cho, Ibara-shi, Okayama
715-0004, JAPAN
TEL:+81-866-63-0760
FAX:+81-866-62-9601



株式会社ファシリティ
〒252-0234
神奈川県相模原市中央区共和2-1-23
TEL:(042)776-1231
FAX:(042)776-1230

Facility Co.,Ltd.
2-1-23 Kyowa, Chuo-ku, Sagamihara,
Kanagawa 252-0234, JAPAN
TEL:+81-42-776-1231
FAX:+81-42-776-1230



富萊得(香港)有限公司
香港沙田 安平街6號 新貿中心A座
18樓11室
TEL:852-26327738
FAX:852-26327383

富萊得科技(東莞)有限公司
中国広東省东莞市東部工業園常平園區第三
工業小區綽四路7號
TEL:86-769-81896936
FAX:86-769-81896935



第5工場
〒715-0004 岡山県井原市木之子町
6831-7
TEL:(086)62-1089
FAX:(086)62-5488

Plant NO.5
6831-7 Kinoko-cho, Ibara-shi, Okayama
715-0004, JAPAN
TEL:+81-866-62-1089
FAX:+81-866-62-5488



Tokyo Office
IchigoTakadanobaba Bldg 5F, 29-8,
Takadanobaba 1-chome, Shinjuku-ku,
Tokyo 169-0075, JAPAN
TEL:+81-3-6892-5123
FAX:+81-3-6233-9730



東京営業所
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場1丁目29番8号
いちご高田馬場ビル5階
TEL:(03)6892-5123
FAX:(03)6233-9730

Facility Co.,Ltd.Izumo Laboratory
516-52 Nagahama-cho, Izumo-shi,
Shimane 693-0043, JAPAN
TEL:+81-853-31-4111
FAX:+81-853-31-4110



Facility Co.,Ltd.
2-1-23 Kyowa, Chuo-ku, Sagamihara,
Kanagawa 252-0234, JAPAN
TEL:+81-42-776-1231
FAX:+81-42-776-1230



FACILITY HANOI CO.,LTD.
Road 206, Zone E, Pho Nai A Industrial
Park, Dinh Du Commune, Van Lam
District, Hung Yen Province, Vietnam
TEL:84-2213900181
FAX:84-2213900182

TAZMO Semitec Shaoxing Technology Co.,Ltd.
Road 206, Zone E, Pho Nai A Industrial
Park, Dinh Du Commune, Van Lam
District, Hung Yen Province, Vietnam
TEL:+84-2213900181
FAX:+84-2213900182

上海龍雲精密機械有限公司
[中国:樹脂成形品製造、販売]
上海市松江区泗泾鎮陳涇路661 B区 1号棟
TEL:86-21-57633107
FAX:86-21-57635240

Shanghai TAZMO Precision Machinery Co.,Ltd.
(China:Manufacturing moulded plastic products; distribution)
No.661-B-1 ChenJing Road. Sijing Town, Songjiang District, Shanghai 201601, P.R.China
TEL:+86-21-57633107
FAX:+86-21-57635240



TAZMO VIETNAM CO.,LTD.
[台湾:半導体製造装置の販売、技術サービス]
Block H.09, Road No.1, Long Hau IPZ,
Long Hau Commune, Can Giuoc
district, Long An Province, Vietnam
TEL:886-3-550-0141
FAX:886-3-550-0142



龍雲亞普恩科技股份有限公司
[台湾:半導体製造装置、電子部品の供給及び
アフターサービス]
上海市長寧区天山路600弄1号
同达创业大厦1603室
TEL:+86-21-60950636



龍雲阿普理夏電子科技(上海)有限公司
[上海:半導体製造装置、電子部品の供給及び
アフターサービス]
上海市長寧区天山路600弄1号
同达创业大厦1603室
TEL:+86-21-60950636



富萊得(香港)有限公司
香港沙田 安平街6號 新貿中心A座
18樓11室
TEL:852-26327738
FAX:852-26327383



富萊得科技(東莞)有限公司
中国広東省东莞市東部工業園常平園區第三
工業小區綽四路7號
TEL:86-769-81896936
FAX:86-769-81896935



FACILITY HANOI CO.,LTD.
Road 206, Zone E, Pho Nai A Industrial
Park, Dinh Du Commune, Van Lam
District, Hung Yen Province, Vietnam
TEL:84-2213900181
FAX:84-2213900182



龙云(绍兴)半导体设备科技有限公司
中国浙江省绍兴市越城区马山街道(绍兴綜合
保税区内)秋越路1号高端制造产业园3幢2楼
TEL:86-21-57633107
FAX:86-21-57635240

タツモ株式会社

〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀5311
TEL 086-239-5000 FAX 086-239-5100

TAZMO CO.,LTD.

5311 Haga Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 701-1221, JAPAN
TEL 086-239-5000 FAX 086-239-5100

URL <https://www.tazmo.co.jp>